

AI
Generative AI

DevOps

Agile

Embedded
Software

Development
Support

EdgeTech+ WEST 2025

集客プロモーションマニュアル

【会期】 2025年7月24日（木）～7月25日（金） | グランフロント大阪 北館 B2F コングレコンベンションセンター
2025年8月 4日（月）～9月 5日（金） | セミナーアーカイブ配信

一般社団法人
組込みシステム技術協会
Japan Embedded Systems Technology Association

NEM
N A N O O P T M E D I A

Safety
&
Security

IoT

Open
Source
Software

Embedded
Hardware

Development
Environment

－ 出展成果に直結する事前準備 － ～自社の出展をアピールするために必ず行っていただきたいアクションについて～

来場者へのアンケート結果からも、何かしらの形で招待をしてくれた企業のブースには積極的に足を運んでいることが明らかとなっています。

運営事務局ではすでに、メール配信や広告出稿、SNS発信、DM送付、プレスリリース配信などを通じてイベント開催の告知を実施しておりますが、上述の点を踏まえ、自社ブース/セミナーへの来場者誘致のために、各ご出展企業の皆様からも積極的な告知をお願いいたします。

以下のとおり運営事務局にて各種 **無料** の告知ツールをご用意しておりますので、
【EdgeTech+ West 2025】への集客にぜひご活用ください。

目次（タイトルクリックより各ページご確認いただけます）

P.3	イベント公式ロゴ、バナー、メールテンプレート
P.4	VIPコードのご利用方法
P.5	イベント案内パンフレット申込
P.6	各種ツールイメージ
P.7	来場登録用紙（一般のお客様向け）
P.8	展示情報入力（製品・サービス情報）（1）
P.9	展示情報入力（製品・サービス情報）（2）
P.10	JASA機関紙（Bulletin JASA）掲載について
P.11	SNS活用について
P.12	プレスリリースについて

イベント公式ロゴ・バナーやメールテンプレートをご用意しております。
貴社Webサイトでの告知掲載、お客様へのご案内等、自社ブース/セミナーへの集客へ是非ご活用ください。

ロゴイメージ

【ロゴダウンロードURL】 <https://www.jasa.or.jp/etwest/about/dl.html>



バナーイメージ

【バナーダウンロードURL】 https://frm.f2ff.jp/edgetechwest/2025/pr/ETW25_banner.zip

▼png画像サイズ（7種）

300px×150px

350px×350px

565px×230px

1080px×1080px

1080px×1920px

1200px×628px

1200px×165px



メールテンプレート

【メールテンプレートダウンロードURL】 https://frm.f2ff.jp/edgetechwest/2025/pr/ETW25_email.zip

EdgeTech+ West 2025VIP招待コード
(全出展社共通)

j2PuD5VT

本イベントでは全てのご来場に対して【**公式サイトからの事前登録**】をお願いしております。
本年も決裁権をお持ちの方や役員、社長クラスのお客様をご招待するための【**VIP招待コード**】をご用意いたしました。

お客様へご案内の際には、事前登録フォーム内の「新規ユーザー登録」または「ユーザー情報」ページにある「招待コード」欄に「**VIP招待コード**」を**必ず**ご入力いただきますよう、ご案内をお願いいたします。

「招待コード」入力欄は、個人情報入力項目の最下部にあります。

【イベント参加登録手順】

【イベント参加登録手順】

●新規申し込みの方

[新規ユーザー登録](#)時に「招待コード」欄へご入力ください。

●既に来場登録済の方

[マイページログイン](#)後、お申込み済みイベント一覧より「EdgeTech+ West 2025」の「追加・変更」をクリックし、ユーザー情報ページ内の「招待コード」をご入力ください。

<ご注意事項>

- 本イベントでは、公式サイトからの事前登録をお願いしております。
- [マイページログイン](#)後、「入場証」を印刷し、ご来場をお願いいたします。

【VIP登録でご利用いただけるサービス】

- VIPラウンジの利用
- 基調講演会場への優先入場

来場者誘致に活用いただく、イベント開催告知ツールを運営事務局にて準備しております。是非集客へご活用ください。
お申し込みは、EdgeTech+ 2025 出展社サイト内の提出フォーム一覧【イベント案内パンフレット申込（任意）】より、ご希望部数をお申込みください。

ご希望部数のお申し込みがない場合は、送付されませんのでご注意ください。
本イベントではVIPご招待の有無に関わらず、【公式サイトからの事前登録】を推奨しております。

★前頁でご紹介したVIP招待コードの「印刷版」もご用意が可能です。ただし、下記の通りとなります。

- ・VIP招待券単独でのお申込みは受付けておりません。
- ・パンフレットをお申込みいただいた場合のみ、ご出展小間数x10枚の招待券をパンフレットと一緒にお届けします。（小間数に応じた上限枚数となっておりますので、予めご了承ください。）

※パンフレット、封筒は、何部お申込みいただいても無料ですが、お客様への郵券代は各社様にてご負担願います。
※お申込み後3営業日以内に発送をいたしますが、お急ぎの場合はなるべくお早めにお申込ください。

【イベント案内パンフレット申し込み方法】

- 1) 出展社サイトにログイン <https://forest2.f2ff.jp/20250701/>
- 2) 提出フォーム一覧より【イベント案内パンフレット申込（任意）】の「登録」を押してください。
- 3) 表示に従ってアイテム別に希望枚数と送付先を入力してください。
- 4) 登録内容を確認し、ページ最下部の「登録」を押してください。

※「お申し込み1」～「お申し込み7」までご登録いただけます。
※パンフレット/封筒は100部単位にてお申込みいただけます。

▼申し込み締め切り

最終締切 | 7月11日（金）

<パンフレット（A4/両面）>

一部セッションや出展社一覧を掲載したイベント案内です。

メール案内用に後日PDFデータもご用意いたしましたので、ぜひ出展案内にご活用ください。

【パンフレット（PDF）ダウンロードURL】

https://frm.f2ff.jp/edgetechwest/2025/pr/EdgeTech_West25_DM.pdf

★VIP招待券は1小間当たり、10枚を「お申込み1」の送付先に納品いたします。

イベント案内パンフレットや封筒のご登録がない場合は、VIP招待券も送付されません。

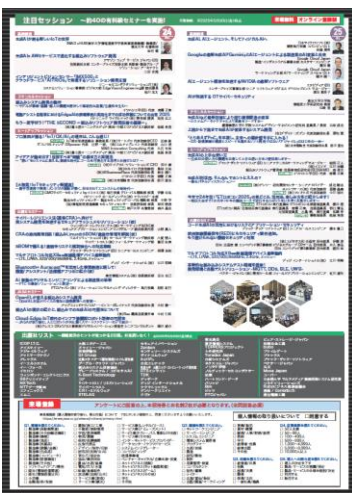
※パンフレット/封筒は100部単位にてお申込みいただけます。申し込み方法はP.5をご参照ください。

（小間数に応じた上限枚数となっておりますので、予めご了承ください。）

※パンフレット、封筒は、何部お申込みいただいても無料ですが、**お客様への郵送料は各社様にてご負担願います。**

※ご登録後3営業日以内に発送をいたしますが、お急ぎの場合はなるべくお早めにお申込ください。

【イベント案内パンフレットイメージ（A4サイズ）】



【VIP招待券】

※VIP招待券単独でのお申込みは受付けておりません。



【封筒（A4サイズ）】

透明無地のOPP封筒です。



来場登録用紙（一般のお客様向け）の用途について

本登録用紙は、Webサイトからの来場登録を行えない、一般のお客様向けの来場登録用紙（会期当日に受付持参）です。本登録用紙をご案内いただく前に、まずは必ず、Webサイトからの来場登録をご案内ください。

Webサイトからの来場登録を行えない一般のお客様に、本登録用紙をご案内いただきますようお願いいたします。

【登録用紙ダウンロードURL】

https://www.jasa.or.jp/etwest/2025/pdf/ETW25_ticket.pdf

▼公式サイトでも公開中



▼来場登録用紙



出展社サイトより、「公式Webサイト出展社情報 / 展示概要登録」のご登録はお済みでしょうか。
提出いただいた原稿は、以下のように公式サイトの出展社一覧ページから閲覧が可能になります。

※一度ご登録いただいた後でも随時変更が可能ですので、お早目にご登録ください。

※出展製品以外のご登録は対象外とさせていただきます。

EdgeTech+ West 2025公式サイト > 出展社情報 > 参加企業・団体一覧

【EdgeTech+ West 2025 参加企業・団体一覧URL】

日本語 | <https://f2ff.jp/etexpo/west/2025/exhibitors/>

英語 | <https://f2ff.jp/etexpo/west/2025/exhibitors/?lang=en>

▼一覧ページ

EdgeTech+ West 2025 出展社情報

参加企業・団体一覧 (6月10日時点)

出展製品/サービス分類

AI IoT セーフティ&セキュリティ ワイヤレス 組み込み / 半導体デバイス 組み込みソフトウェア

開発環境 開発支援 クラウドネイティブ アジャイル & DevOps リモート開発 / ソフトウェア 人件費削減 オープンソースソフトウェア

ソフトウェアファースト 新規事業開発 スタートアップ 画像認識AI 生成AI

フリーテキスト入力

情報別絞り込み

検索 表示

ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ヲ 海外 (0-9, A-Z)

ア

ICOP I.T.G. Exhi

アイスマイリー Exhi | 画像認識 AI Expo

アジャイルウェア Exhi

アットマークテクノ Exhi

アレックス Exhi

イーエルシステム Exhi

イー・フォース Exhi

▼展示概要ページ

EdgeTech+ West 2025 展示概要

ナノオプト・メディア

製品紹介01

PR動画とダウンロード用資料

EdgeTech+ West 2025 合同開催PR

リアル会期前から、公式サイトの展示概要ページに
PR動画とダウンロード用資料（PDF）を公開いたします。

ナノオプト・メディア

製品紹介01

動画埋め込み

動画ダウンロード

確認/一時保存画面へ

【提出手順】

- 1) 出展社サイトにログイン
<https://forest2.f2ff.jp/20250701/>
 - 2) 提出フォーム一覧より【公式Webサイト 出展社情報 / 展示概要登録】を押してください。
 - 3) 「製品動画埋め込みコード」と「ダウンロード用資料」をそれぞれ入力してください。
 - 4) ページ最下部の「確認/一時保存画面へ」を押してください。
 - 5) 登録内容を確認し、「確定」を押してください。
- 製品動画のURL（展示製品のPR動画など）
※ YoutubeまたはVimeoの**iframe形式**の埋め込みコードを入力ください。
（iframe形式以外のURLは<再生エラー>となりますので、ご注意ください）
 - 資料ダウンロードPDF
※ 複数資料を公開の場合は、ZIPなどで1ファイルにまとめてご提出ください。

「EdgeTech+ West 2025」では、**6月27日（金）17:00まで**にご提出いただいた展示概要情報を元に、7月に発行されます JASA機関紙（Bulletin JASA）にて、開催特集／出展社一覧を掲載いたします。

ぜひ、来場者へ自社の「出展製品／サービス」を訴求できるこの機会をお見逃しなく！

※期日までにご登録が確認できなかった場合は、社名のみの掲載となります。

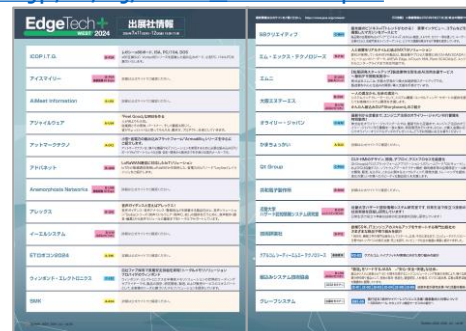
※セミナー出展社のみなさまは出展社一覧にセッション番号を掲載いたします。

【公式Webサイト 出展社情報 / 展示概要登録（日） 登録方法】 ※ Webは会期まで随時更新可能

- 1) 出展社サイトにログイン
<https://forest2.f2ff.jp/20250701/>
- 2) 提出フォーム一覧より【公式Webサイト 出展社情報 / 展示概要登録】を押してください。
- 3) 表示に従って展示概要を入力してください。
- 4) ページ最下部の「登録（更新）」を押してください。

▼掲載イメージ参考

https://www.jasa.or.jp/dl/bj/BJ90_ETWest.pdf



ハッシュタグ（全SNS共通）

#エッジテックプラス大阪

Facebook、X、YouTubeの公式アカウントの公式アカウントにて、各企画紹介や展示・講演のみどころ、会期中の速報などをタイムリーに情報発信しております。

ぜひこの機会に、ご出展企業のみなさまも各公式アカウントのフォローや情報のシェアを会期前、そして会期中にも情報発信をお願いいたします。



<https://www.facebook.com/EmbeddedIoTTechnology/>
@EmbeddedIoTTechnology



https://x.com/ET_secretariat
@ET_secretariat



<https://www.youtube.com/@edgetech47>
@edgetech47

ぜひ、各種公式SNSをフォローください！



※セッション概要ページは、Linkedin、Facebook、Xのシェアとブックマークが可能となっております。

プレスリリース配信のススメ

ぜひ貴社のPRの一環として、お知り合いの記者さんなどに会期前にプレスリリースを配信することをお勧めします。事務局からも開催周知のプレスリリースを配信いたしますが、ご出展各社様からもプレスに向けての積極的な情報発信をお願いいたします。

※以下は2024年に出席各社様が配信したプレスリリースのサンプルです。

PR TIMES プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES

Top | テクノロジー | モバイル | アプリ | エンタメ | ビューティー | ファッション | ライフスタイル | ビジネス | グルメ | スポーツ

柏東株式会社 会社概要 プレスリリース **フォロー**

柏東、最新技術とつながる総合展EdgeTech+ West 2024に出展

柏東株式会社 2024年7月2日 11時17分

柏東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下瑞、証券コード 7433、以下 当社）は、7/11～7/12にグランフロント大阪にて開催されるAI・IoT等近年注目されている分野向け技術展EdgeTech+ West 2024(主催者：一般社団法人 組込みシステム技術協会)に出展致します。



来場申し込みはこちら
来場者ログイン (https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20240701&_gl=1*141kyo1*_gl*_au*MTYwMjYzNjE5JzE3MTY0MzY3NDY3)

2024. 7.11 Thu. 10:00 - 17:00
7.12 Fri. 10:00 - 17:00
グランフロント大阪 北館 B2F
コングレガーションセンター

当社ブースでは、以下5つの出展を予定しております。

1. “AI 泡検知システム” - エレクトロニクス x ケミカルで信頼構築
当社の強みである半導体エレクトロニクス商社と清泡剤を製造する化学薬品のケミカルメーカーとしての異なる2つのシナジーから「AI 泡検知システム」を開発しました。
今回は泡をテーマにポンプでの清泡向け薬用自動投入を掲げ、泡量の監視や薬用の使用量の最適化に向けた取り組みについてデモを交えてご紹介いたします。

@Press プレスリリース・ニュースリリース配信サービスの@Press

プレスリリースを配信 プレスリリースを受信 ログイン 無料会員登録

新着 ライフスタイル エンタメ フード・飲食 ファッション・美容 ビジネス IT モバイル

トップ > ITのプレスリリース一覧 > 株式会社アイスマイリー > 7月11日から2日間 グランフロント大阪にて開催される「EdgeTech+ West 2024」にアイスマイリーがブース出展

7月11日から2日間 グランフロント大阪にて開催される「EdgeTech+ West 2024」にアイスマイリーがブース出展

サービス 2024年7月12日 09:00 株式会社アイスマイリー



AI/生成AIで加速する事業変革と産業DX
2024年7月11日・12日
グランフロント大阪 北館 B2F

AIポータルメディア「Aismiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2024年7月11日（木）～12日（金）に開催されるEdgeTech+ West 2024（小規模位置：B-P04）にブースを出展します。

会場では、生成AIサービスを国内最大級で取り上げるAIポータルメディア「Aismiley」の活用方法のご案内とAIプロダクト導入の相談を受け付けます。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■画像認識AIプロダクト、生成AIサービスが続きと掲載！

AIポータルメディア「Aismiley」は、ChatGPTと連携したサービス等、生成AIプロダクトの掲載を2023年3月から開始いたしました。ChatGPTと連携した「画像生成」や「チャットボット」、「テキスト要約」、「コピー作成」等のサービスをビジネス利用毎に推し掲載しております。

また、製造業向けの画像認識AIサービスや異常検知サービスも取り扱っております。AIサービスの導入についてお気軽にご相談ください。

株式会社アイスマイリー

カテゴリー
ビジネス IT

タグ
AI ChatGPT DX 生成AI 画像認識

この企業のリリース



アイスマイリー、「第37回 ものづくりワールド 東京」にブース出展
7/9（水）から3日間、最前メッセにて開催
株式会社アイスマイリー
📍 2階南館